

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

704

ML12

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

02.02.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	210		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
		35	L2	
A-RS-FR4-ML-0.15mm-035+035-TG150-HF	50200651	150		4
		35	L3	
				A01
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6
		35	L4	
A-RS-FR4-ML-0.15mm-035+035-TG150-HF	50200651	150		7
		35	L5	
				A02
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
		35	L6	
A-RS-FR4-ML-0.15mm-035+035-TG150-HF	50200651	150		10
		35	L7	
				A03
				B00
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
		35	L8	
A-RS-FR4-ML-0.15mm-035+035-TG150-HF	50200651	150		13
		35	L9	
				A04
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		14
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		15
		35	L10	
A-RS-FR4-ML-0.15mm-035+035-TG150-HF	50200651	150		16
		35	L11	
				A05
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	210		17
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		18
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	19

Dicke nach Verpressen

B00:

2290 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2530 µm

Dmin:

2050 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2400 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2640 µm

Dmin:

2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

2336 µm

Version 1.2.14.15

© Würth Elektronik